

RF2401F27

- 400mW
- 大功率 远距离

产品规格书



目 录

一、	产品描述	3
二、	产品特点	3
三、	应用领域	3
四、	内部方框图	3
五、	典型应用电路	4
六、	性能参数	4
七、	脚位定义	5
八、	性能指标	6
九、	通讯天线	7
十、	机械尺寸(单位: mm)	7

注：文档修订记录

历史版本号	发布时间	修改内容
V1.0	2018-7	初始版本
V2.0	2018-11-1	增加测试数据表格
V2.1	2020-12-1	更新排版
V2.2	2025-6-13	更新性能参数，脚位定义注意事项

一、 产品描述

RF2401F27 模块是一款大功率的 2.4GHz 无线模块，它采用的是 NORDIC 公司的原装 nRF24L01+器件，这是一款高集成的 2.4GHz 无线 ISM 频段无线收发芯片，极低的接收灵敏度（-102 dBm），再加上业界领先的 +26dBm 输出功率保证扩大范围和提高链路性能。

RF2401F27 严格使用无铅工艺生产和测试，符合 RoHS、Reach 的标准。

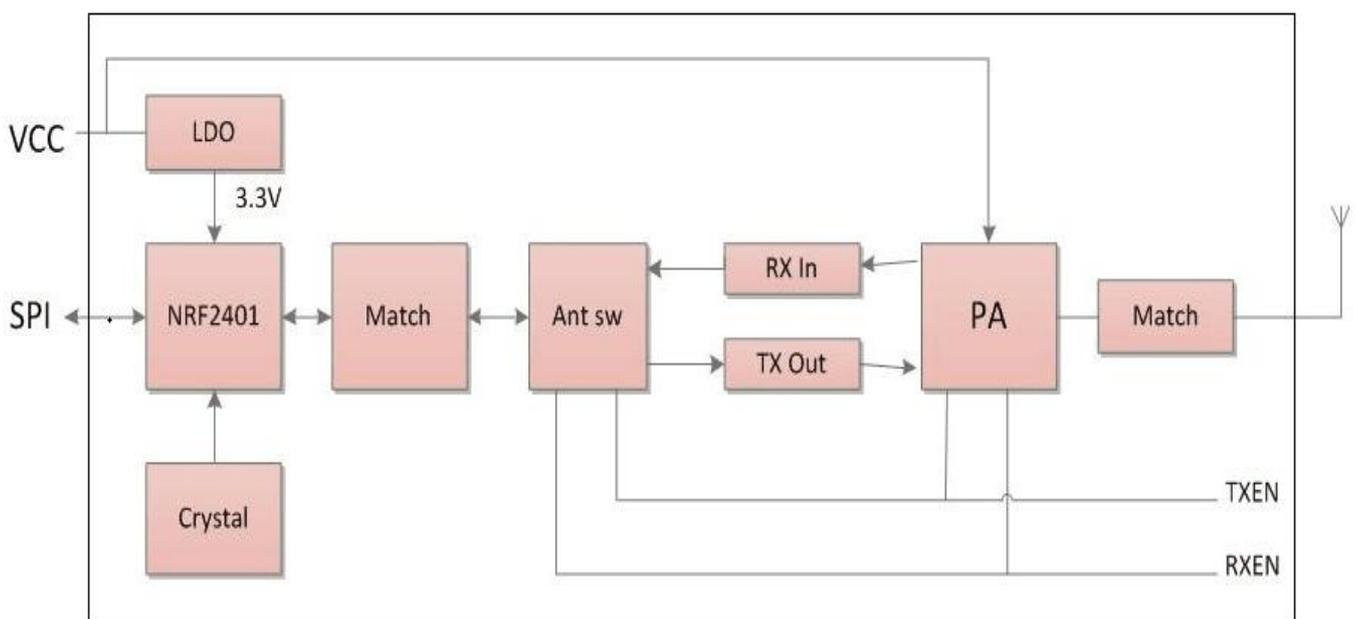
二、 产品特点

- 工作频率范围：2400-2525MHz
- 最大输出功率：26dBm
- 灵敏度：-102dBm@250Kpbs
- 数据传输率：250Kbps, 1Mbps, 2Mbps
- GFSK 调制, 126 个通道
- 数据包通讯模式（收发 FiFo 3-32 字节）
- 超低耗关机模式
- 支持跳频功能
- 定时唤醒功能
- 内部集成稳压器
- 工作电压范围：2.0 -5.5 V
- 工作温度范围：-40 ~ +85° C

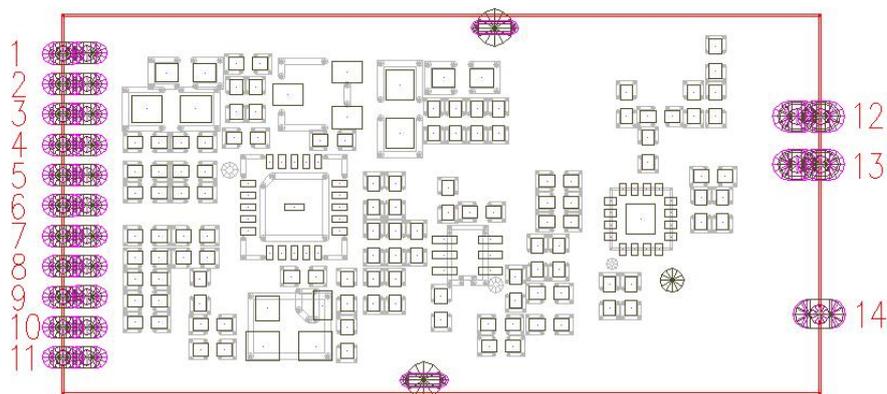
三、 应用领域

- 无线遥控器
- 智能家居
- 玩具控制
- 轮胎气压监测
- 健康监测
- 标签读写器

四、 内部方框图



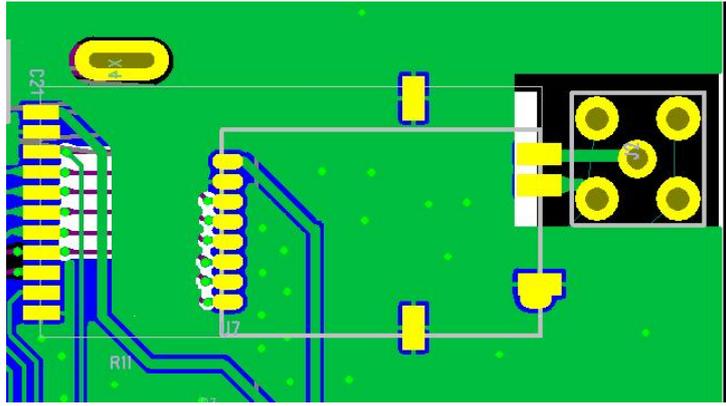
七、脚位定义



脚位编号	引脚定义	描述
1	VCC	接电源正极 (2.0-5.5V)
2	GND	接电源负极
3	CE	使能发射或接受的片选
4	CSN	SPI 片选
5	SCK	SPI 时钟
6	MOSI	SPI 从机数据输入
7	MISO	SPI 从机数据输出
8	IRQ	可编程中断脚, 低有效
9	TXEN	发射使能脚, 发射时为高电平, 接收时为低电平。
10	RXEN	接收使能脚, 接收时为高电平, 发射时为低电平。
12	ANT	接 50 欧的同轴天线
13	GND	接天线负极
11.14	GND	接电源负极

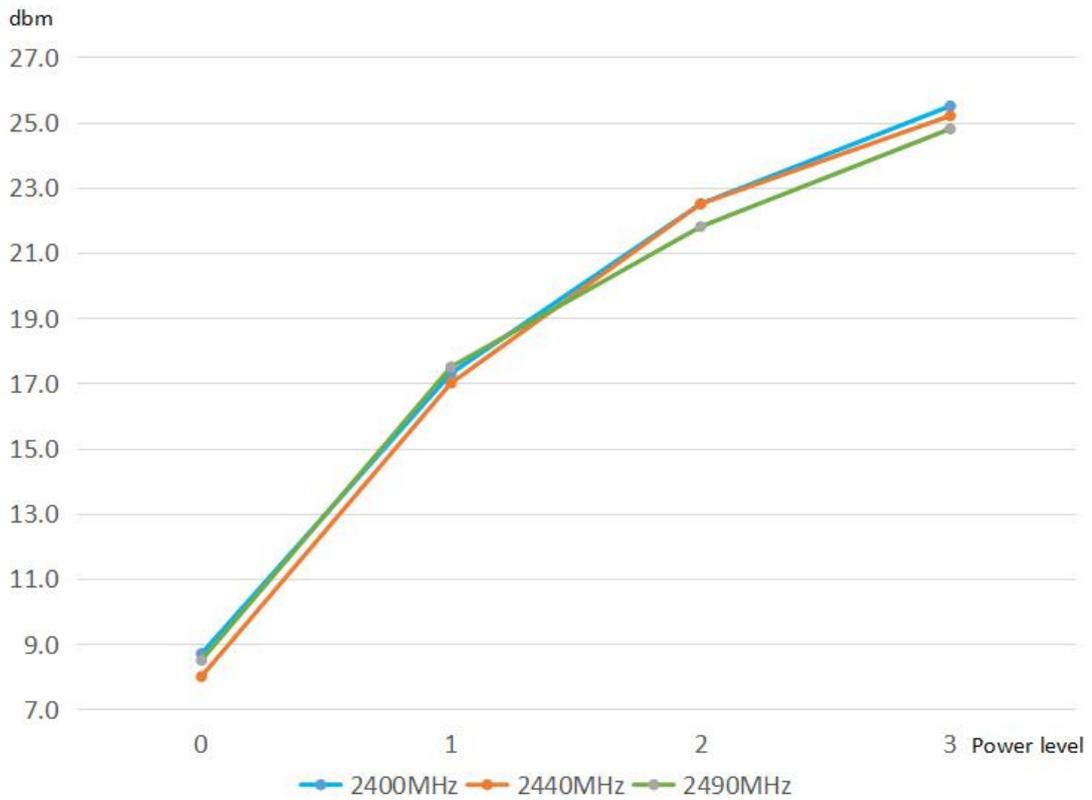
注意事项:

- 在 5V 供电时, 所有 IO 高电平为 3.3V。
- 速率@2MHz, 功率可以高到等级 3, 如果速率工作在 250KHz 和 1MHz 时, 功率等级要设成 1, 不然通信会丢数据!
- 模块的天线负极脚 ‘PIN13’ 不能与 PCB 的系统地线相连! 如果相连, 会影响模块的接收灵敏度。所以在使用导线天线或者弹簧天线时, PIN13 脚宜悬空处理。
参考 Layout 如下图所示:

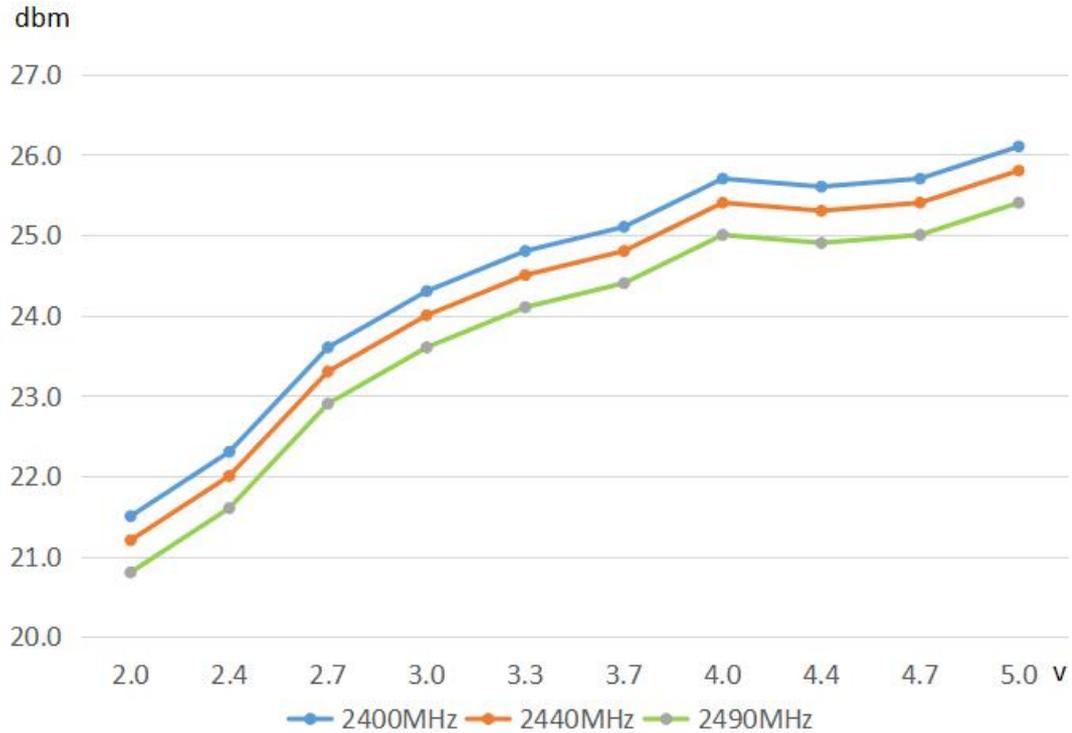


八、性能指标

- 功率等级对应功率输出图形如下：



- 电压对应功率输出图表如下：



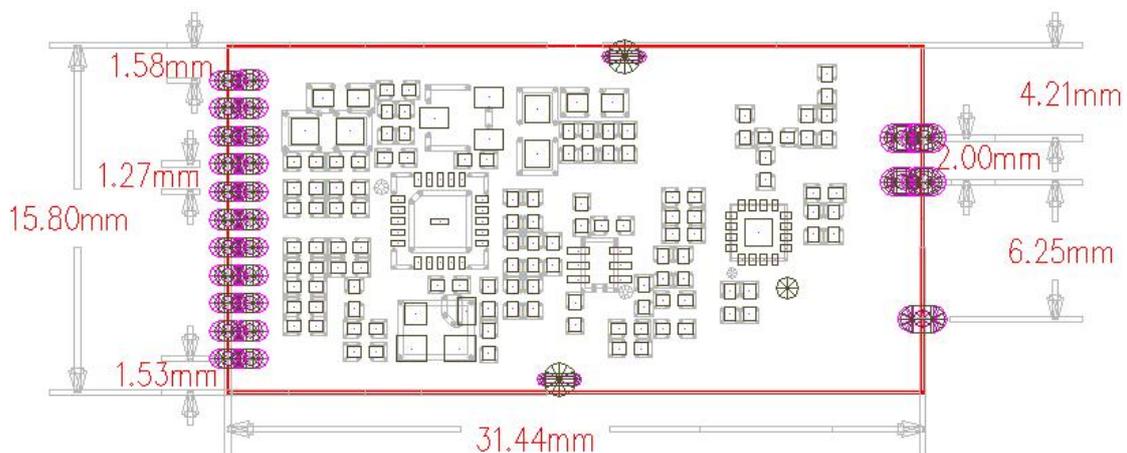
九、 通讯天线

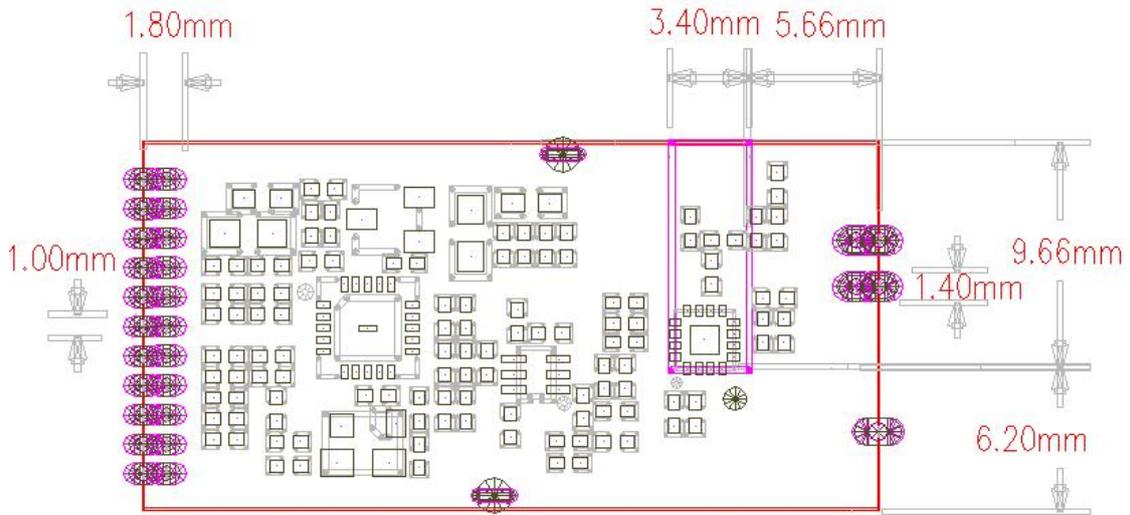
天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏直接影响通信系统的指标，模块要求的天线阻抗为 50 欧姆。用户可以根据自身的应用环境来选购天线，为使模块处于最佳工作状态，推荐使用本司提供的天线。

- ★ 天线使用过程中应遵循以下原则以保证模块最佳的通讯距离：
 - 天线尽量不要贴近地表面，周边最好远离障碍物；
 - 如选购的是吸盘天线，引线尽可能拉直，吸盘底座需吸附在金属物体上；

十、 机械尺寸(单位： mm)

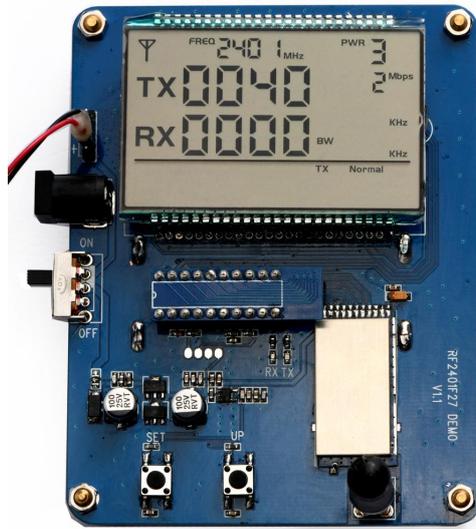
厚度最高： 3.0mm



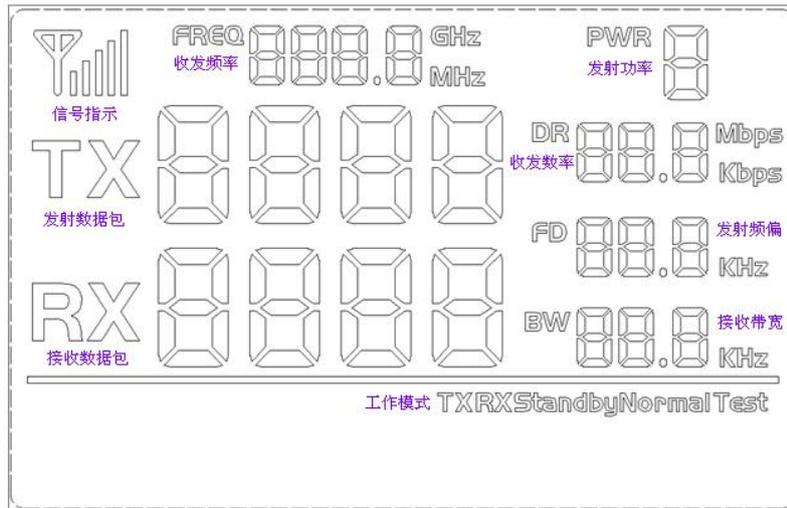


附录 1：功能演示板

模块配有标准的 DEMO 演示版，以供客户调试程序、测试距离等。如下图所示：



LCD 界面如下所示：



用户可通过按键设置频率、功率、收发速率等参数。

➤ 工作模式:

- 1) 正常发射模式: 定时发送数据包 (在设置模式下, 暂不发送数据包);
- 2) 正常接收模式: 上电进入接收状态, 接收数据包, 并将正确接收到的数据包再发出;
- 3) 常发射模式: 模块处于常发状态;
- 4) 常接受模式: 模块处于常接收状态 (不转发数据);
- 5) 休眠模式: RF 模块处于 standby 状态。

➤ 按键操作:

- 1) SET 按键

按键进入设置模式, 如设置最后一项参数, 则按键跳出设置模式。

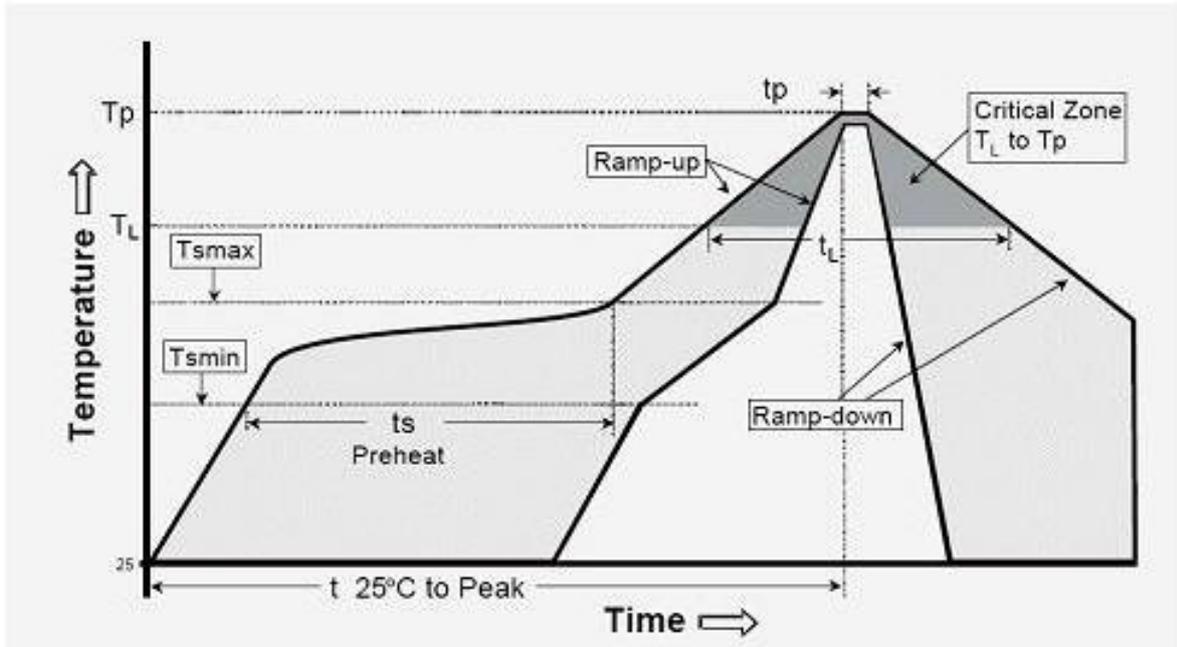
- 2) UP 按键

在设置模式下, 按键修改相应的设置参数。

注: 内部带有 FLASH, 所有设置的参数掉电均可保存

附录 2：炉温曲线图

We recommend you should obey the IPC related standards in setting the reflow profile:



IPC/JEDEC J-STD-020B the condition for lead-free reflow soldering	big size components (thickness $\geq 2.5\text{mm}$)
The ramp-up rate (Tl to Tp)	3°C/s (max.)
preheat temperature	
- Temperature minimum (Tsmmin)	150°C
- Temperature maximum (Tsmmax)	200°C
- preheat time (ts)	60~180s
Average ramp-up rate(Tsmmax to Tp)	3°C/s (Max.)
- Liquidous temperature(TL)	217°C
- Time at liquidous(tL)	60~150 second
peak temperature(Tp)	245+/-5°C